



台湾 LTT社(Laser Tools & Technics)

レーザー式フィルムカッティング装置

～フィルムカッティング専用機、高速プロセス～

概要



フィルムカッティング専用の仕様で高速プロセスが可能

- CCDカメラによる正確なアライメント
- 高精度モーションコントロールにて高い位置決め精度
- 最少のカッティングダメージ
- 局所排気システム
- 円弧部も正確にカッティング

ラインアップ

用途

- タッチパネル
- 電子ペーパー
- 偏光板
- バックライト
- 光学フィルム
- PETフィルム
- 他



【モデルSLC-M, SLC-M+】



【モデルSLC-D2+】

	モデル SLC-M	モデル SLC-M+	モデル SLC-D2+
基材サイズ(CCD無)	600(L)x500(W)mm	630(L)x630(W)mm	1000(L)x730(W)mm
モーションコントロール	サーボモーター、ボールねじ	サーボモーター、両Y軸レール、ボールねじ	
レーザー源	空冷式CO2レーザー(30W/60W/100W)		
カッティング速度	400mm/秒(最大)		
位置精度	±0.05mm		
位置再現性	±0.02mm		
CCDカメラ	Pixel 640x480、視野 約12x9mm		
標準	オートフォーカス、ビームポインター、ビームエキパンダー		
オプション	CCDカメラ、ハニカムステージ、真空ポンプ、排気用ブローア		

株式会社マツボー

精密機器課

TEL:03-5472-1727 / FAX:03-5472-1720

E-mail:precision21@matsubo.co.jp